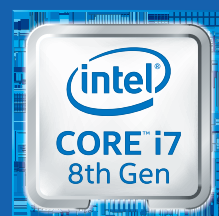


第8世代Core™搭載(最大6コア12スレッド)。USB3.1ポート(Aタイプ×4、Cタイプ×1)装備

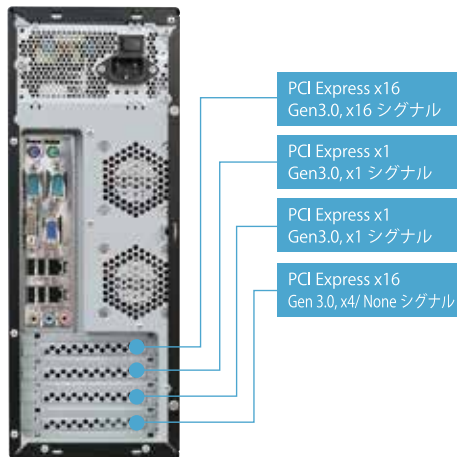
# IPC-C370MPR-TY



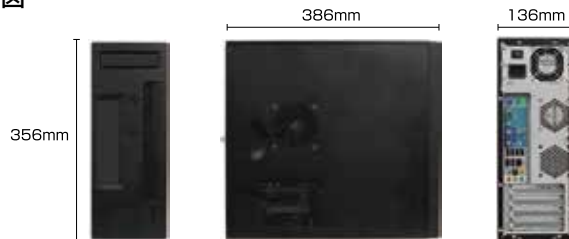
- 第8世代インテル® Core™プロセッサ・ファミリー搭載
- シングルプロセッサながら、最大6コア (12スレッド)
- 最大64GBメモリー (DDR4)搭載可能
- USB3.1ポート(Aタイプ×4、Cタイプ×1)を装備
- 信頼性の高いニプロン電源を搭載



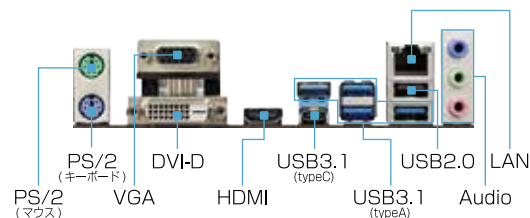
## ■ 拡張スロット構成



## ■ 外観寸法図



## ■ I/O ポート構成



## ■ 製品仕様

プロセッサ	種類	第8世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー ※TDP 65WまでのCPUに対応。
	搭載数	1
チップセット		インテル® Z370チップセット
メモリー	規格	DDR4 2666MHz/2400MHz
	最大容量	64GB
	スロット数	4
ストレージ	5インチベイ	1
	3.5インチベイ	3 (空き2) (内部2) ※標準:ストレージ×1で使用
	SATAコネクタ数	6 (空き5) (SATA 3.0) ※標準:ストレージ×1で使用
グラフィックス		インテル® UHD グラフィックス 630 ※インテル社のCPU内蔵グラフィックス性能は、プロセッサの種類により異なることがあります
I/O	PS/2	1(マウス用), 1(キーボード用)
	HDMI	1
	DVI-D	1
	VGA	1
	Audio	背面 3 (Mic-In, Line-in, Line-out)
	USB	前面 2 (USB2.0) / 背面 4 (USB3.1, Aタイプ), 1 (USB3.1, Cタイプ), 1 (USB2.0)
	LAN	1 (GbE)
拡張スロット		SLOT_4 : PCI-Express x16 (x16シグナル, Gen 3.0, CPU側) SLOT_3 : PCI-Express x1 (x1シグナル, Gen 3.0, PCH側) SLOT_2 : PCI-Express x1 (x1シグナル, Gen 3.0, PCH側) SLOT_1 : PCI-Express x16 (/4シグナル, Gen 3.0, PCH側) ※Slot_1の拡張スロットはx16形状ですが、実際に出力できるシグナルはx4です
外形寸法		W136mm × D386mm × H356mm (突起物等を除く)
重量		約9kg
電源		ニプロン電源 310W (連続最大容量)/400W (ピーク容量)
利用環境	入力電圧	AC90V~240V
	温度	10℃~35℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)
保管環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部  
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階  
TEL: 03-5446-5535 / hpcs\_sales@hpc.co.jp

embe.hpc.co.jp

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。  
2018年12月17日現在の内容です。